

เลขที่....................................

รับเมื่อวันที่ ........................................

**แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร)**

**(Invention Disclosure Form)**

1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : กกก
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ กกก

สังกัด กกก

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่

1. คณะผู้ประดิษฐ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อมูลประกอบ

**โดยผู้ประดิษฐ์ทุกคน**

* **ยินยอม** โอนสิทธิและอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวมถึงยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
* **ขอรับรอง** ว่าผลงานการประดิษฐ์ที่นำมายื่นคำขอนี้ เป็นผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเอง โดยไม่ได้แอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมายื่นคำขอในครั้งนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อ** | **สัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันในกลุ่ม (%)** | **สังกัด | ที่อยู่ตามบัตรประชาชน | หมายเลขประจำตัวประชาชน** | **โทรศัพท์ | โทรสาร |อีเมล์** | **ลงนามยินยอม** |
| 1. |  | **สังกัด :** คณะ**ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :** 123 หมู่ ถ. ต. อ. จ. 54321**หมายเลขประจำตัวประชาชน :**0000000000000 | โทรศัพท์ : โทรสาร : อีเมล์ : |  |
| 2. |  | **สังกัด :** คณะ**ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :** 123 หมู่ ถ. ต. อ. จ. 54321**หมายเลขประจำตัวประชาชน :**0000000000000 | โทรศัพท์ : โทรสาร : อีเมล์ : |  |
| 3. |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :** 1) ชื่อผู้ประดิษฐ์ ลำดับแรกจะเป็นชื่อที่ปรากฏในหน้าแรกของแบบพิมพ์คำขอ

 2) กรณีมีผู้ประดิษฐ์ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เมื่อมีการออกหนังสือรับจดทะเบียน ชื่อผู้ประดิษฐ์ลำดับแรกจะปรากฏในหนังสือดังกล่าว ตามด้วยคำว่า “และคณะ”

1. ประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่ประสงค์ขอรับความคุ้มครอง (ถ้ามี)

🞎 สิทธิบัตรการประดิษฐ์

🗹 อนุสิทธิบัตร

🞎 อื่นๆ

1. การประดิษฐ์นี้เคยนำไปยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือไม่

🗹 ไม่เคย

🞎 เคย (ขอให้ระบุรายละเอียด)

 เลขที่คำขอ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ประเทศที่ยื่น

1. การได้รับทุนสนับสนุนในผลงาน (วิจัย | พัฒนา | บริการวิชาการ) หรืออยู่ภายใต้ข้อตกลง หรือสัญญาใดๆ กับหน่วยงานอื่น หรือไม่ *(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

 🗹 ได้รับทุนสนับสนุนจาก

 ตามสัญญาเลขที่ *(กรุณาแนบสำเนาสัญญา)*

 🞎 มีการพัฒนาต่อจากผลงานก่อนหน้าที่ได้รับทุน

 ตามสัญญาเลขที่ *(กรุณาแนบสำเนาสัญญา)*

 🞎 สัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆ (กรุณาระบุ เช่น สัญญาจ้างวิจัย, สัญญามอบหมายงาน, MTA เป็นต้น)

 ตามสัญญาเลขที่ *(กรุณาแนบสำเนาสัญญา)*

 🞎 ไม่ได้รับทุนสนับสนุนหรือข้อตกลงใดๆ

1. องค์ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

*ระบุองค์ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้อง แรงบันดาลใจ/หรือผลงานวิจัยที่เคยได้รับการสนับสนุนที่ต่อยอดให้เกิดผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้*

1. การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงาน หรือการจัดแสดงการประดิษฐ์ในช่วงเวลาก่อนหน้า

 🗹 ไม่เคยตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงาน หรือจัดแสดงการประดิษฐ์ในช่วงเวลาก่อนหน้า

 🞎 เคยตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงาน

 ชื่อเรื่อง ......................................................................................................................................................

 ชื่อวารสาร/ชื่อแหล่งที่เผยแพร่ผลงาน........................................................................................................

 วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่.................................................................................................................

 🞎 เคยจัดแสดงการประดิษฐ์ในช่วงเวลาก่อนหน้า

 ชื่อเรื่อง

 ชื่องานที่เข้าร่วม

 วันเดือนปีที่เข้าร่วม หน่วยงานที่จัดแสดง

 🞎 การบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 วันเดือนปี สถานที่

 วันเดือนปี สถานที่

1. รายละเอียดการประดิษฐ์/ผลงาน โดยสรุป

1. ระดับขั้นของการพัฒนาผลงาน ณ ปัจจุบัน

 🞎 เริ่มแนวคิด 🞎 ศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น 🞎 สร้างแบบจำลองทดสอบแนวคิด

 🞎 ยื่นขอรับทุนวิจัย 🞎 อยู่ระหว่างการทำวิจัย 🗹 ทำวิจัยเสร็จสิ้น

 🞎 ทำต้นแบบ (Prototype)

1. การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (ทั้งในส่วนของเนื้อหา และข้อถือสิทธิ)

1) คำสำคัญที่ใช้ในการสืบค้น

2) ผลการสืบค้นพบว่า 🞎 เหมือนหรือคล้ายกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

🞎 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

3) Website ที่ใช้ในการสืบค้น

🞎 กรมทรัพย์สินทางปัญญา : https://search.ipthailand.go.th/

🞎 ยุโรป (ฐานข้อมูล Espacenet) : https://www.epo.org (https://worldwide.espacenet.com/)

🞎 สหรัฐอเมริกา : https://www.uspto.gov

🞎 ญี่ปุ่น : https://www.jpo.go.jp

🞎 อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................................

 รายการของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการสืบค้น

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ | ประเทศ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. ข้อมูลประกอบเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดสำหรับงานวิจัย (ถ้ามี)

 *(สามารถแนบเอกสารประกอบได้)*

1) ลักษณะเด่น และการใช้ประโยชน์ของผลงาน

2) ข้อด้อย หรือข้อเสียของผลงานที่มีในท้องตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของท่าน

3) โปรดระบุอุตสาหกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์จากผลงานของท่าน

 4) โปรดระบุบริษัท หรือหน่วยงานที่สนใจในผลงานของท่าน (ถ้ามี)

 เบอร์โทร

 เบอร์โทร

1. กรณีประสงค์ให้มหาวิทยาลัยขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาให้เหตุผลในการดำเนินการ

🗹 KPI แหล่งทุน 🞎 จะขอทุนพัฒนาต่อเนื่อง 🞎 นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ / สังคม

1. ท่านมีความประสงค์ที่จะนำผลงานให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อหรือไม่ และในลักษณะใด

1. การประชาสัมพันธ์ผลงานการประดิษฐ์นี้ โดยมหาวิทยาลัย

🗹 ยินยอม

🞎 ไม่ยินยอม (กรุณาระบุ).....................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ครบถ้วนและถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

 ลงนาม หัวหน้าโครงการ

 ( )

 ..……./………/………

**โปรดนำส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง)

ตึกบริหารกลางและอำนวยการ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2)

ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

โทรศัพท์ 062-3104911 โทรสาร 053 - 885950

อีเมลล์: research@g.cmru.ac.th เว็บไซต์: [www.ird.cmru.ac.th](http://www.ird.cmru.ac.th)

ระบบยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา : <https://www.ip.cmru.ac.th/ip-registration/>